

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6070635

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
YOUNGIN KIM	04/21/2020
SEONGWOOK BYUN	04/21/2020
HOSIK JANG	04/21/2020
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	SOLID, INC.
Street Address:	SOLID SPACE, 220, PANGYOYEOK-RO, BUNDANG-GU
City:	SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO
State/Country:	KOREA, REPUBLIC OF
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16853992
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)293-7860
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	202-293-7060
Email:	hderello@sughrue.com, sughrue@sughrue.com
Correspondent Name:	SUGHRUE MION, PLLC
Address Line 1:	2000 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
Address Line 2:	SUITE 900
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20006
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	Q254818
NAME OF SUBMITTER:	HIROKO DERELLO
SIGNATURE:	/Hiroko Derello/
DATE SIGNED:	04/21/2020
Total Attachments: 3	
source=Q254818AssignmentwithDeclarationasfiled#page1.tif	
source=Q254818AssignmentwithDeclarationasfiled#page2.tif	
source=Q254818AssignmentwithDeclarationasfiled#page3.tif	

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

특허 출원 관련 양도 및 선언 (연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

Korean Language Assignment with Declaration

이제 서명인으로 지칭되는 자기 지명 발명자인 본인(들)은 아래에
기술된 출원에 기술된 특정 개선을 발명하였으므로 그러고

이제 소제한 (양수인(들)은) 출원 및 발명의
그리고 이제 따라 특허될 일체의 다른 특허에 대한 권리, 소유권
의 이권을 획득하기를 원하므로

이제 대가를 위함 그 수락을 인정합니다.

상기 양도자인 본인(들)은 상기 명칭의 양수인, 그 승계자 및 그
양수인에게 모든 권한과 그 연속을 포함하여 미국 용어로 공개된
출원과 발명 그리고 그에 대해 승인될 수 있는 미국의 모든 특허증서와
미합중국 코드 제 35 장 제 119 항에 의거한 우선권 청구권과 과거의
선례에 대한 소송권을 포함한 모든 그 재발명에 대한 전체 권리,
소유권 및 이권을 판매, 양도 및 이전하며 그리고 본인(들)은 출원서에
개시된 발명에 대해 승인된 일체의 특허증서를 양수인, 그 승계자 또는
그 양수인에게 할당하도록 미국 특허청에게 요청하는 바이며 또한
본인(들)은 양수인과 요청할 경우 미국 출원과 관련하여 양수인이
필요하다고 생각하는 모든 서류를 더 이상의 보수 없이 서명날인할
것입니다.

(본인은 기록을 위해 요구되지는 않지만 미합중국 코드 제 35 장
제 261 항에 의거 서명날인에 대한 일종의 증거입니다)

본인은 아래 설명의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다.

본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다:

- ☐ 정부 출원 또는
☐ 미합중국 출원 또는 PCT
국제출원 번호: _____
출원일: _____ (확인 번호: _____)

본 출원의 제목은 다음과 같습니다:

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called
assignor(s), have invented certain improvements described in the
application identified below; and

Whereas, SOLID, INC. of SOLID Space, 220, Pangyayek-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea,
(assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in
the application and invention, and to any United States patents to
be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is
hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer
to the above named assignee, its successors and assigns, the entire
right, title and interest in the application and the invention
disclosed therein for the United States of America, including all
divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the
United States that may be granted thereon, and all reissues thereof,
including the right to claim priority under 35 USC 119 and the
right to sue for past damages, and I/we request the Director of the
U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent
granted upon the invention set forth in the application to the
assignee, its successors and assigns, and I/we will execute without
further consideration all papers deemed necessary by the assignee
in connection with the United States application when called upon
to do so by the assignee.

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence
of execution under 35 USC 261)

As the below named inventor, I hereby declare that:

This assignment with declaration is directed to:

- ☒ The attached application, or
☐ United States Application or PCT International
Application Number _____ filed on
_____ (Confirmation No. _____).

The application is entitled:

METHOD OF PROCESSING COMMUNICATION SIGNAL
AND COMMUNICATION NODE USING THE SAME

Korean Language Assignment with Declaration

위에 표시된 출원은 본인이 신청하였거나 또는 신청하도록 허가를 받았습니니다.

본인은 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명자 또는 원 공동 발명자라고 믿습니다.

본인은 본 양도 및 선언서 제출과 관련된 출원의 내용을 검토하였으여 하올려 이해합니다.

본인은 연방 규정 코드 제 37 장 제 1.36 항에 규정된 바에 따라 특허성의 판단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특허성에 공개할 의무가 있음을 알고 있습니다.

본 양도 및 선언서 내에 의도적 허위 진술이 있을 경우 미합중국 코드 제 18 장의 1001 항에 따라 벌금이나 5년 이하의 징역 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있음을 인정합니다.

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.36.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature

Date

March 17, 2014

NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR: 단독 혹은 최초 발명자의 성명			
Given Name (first and middle [if any]) 이름 (첫째는 제외)		Family Name or Surname 성(姓)	
Youngin		KIM	
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자	
김영인		2020. 4. 21	
Residence: 거주지			
Seoul, Republic of Korea			
Mailing Address: 우편 주소			
1018, 1092, Cheonho-daero, Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea			
NAME OF SECOND INVENTOR: 두 번째 발명자의 성명			
Given Name (first and middle [if any]) 이름 (첫째는 제외)		Family Name or Surname 성(姓)	
Seongwook		BYUN	
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자	
[Signature]		2020. 4. 21	
Residence: 거주지			
Gyeonggi-do, Republic of Korea			
Mailing Address: 우편 주소			
504-702, 20, Gangnamdong-ro, Gihang-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea			
NAME OF THIRD INVENTOR: 세 번째 발명자의 성명			
Given Name (first and middle [if any]) 이름 (첫째는 제외)		Family Name or Surname 성(姓)	
Hosik		JANG	
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자	
장호식		2020. 4. 21	
Residence: 거주지			
Gyeonggi-do, Republic of Korea			
Mailing Address: 우편 주소			
108-803, 123, Dongpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea			